



Gowin HyperRAM Memory Interface IP 用户指南

IPUG944-1.0,2020-07-30

版权所有©2020 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2020/07/30	1.0	初始版本。

目录

目录	i
图目录	iii
表目录	iv
1 关于本手册	1
1.1 手册内容	1
1.2 相关文档	1
1.3 术语、缩略语	2
1.4 技术支持与反馈	2
2 概述	3
3 主要特征与性能	4
3.1 主要特征	4
3.2 工作频率与带宽效率	4
3.3 资源利用	5
4 功能描述	5
4.1 整体结构	6
4.2 Memory Controller Logic	6
4.3 PHY	7
4.3.1 初始化单元	8
4.3.2 数据通路单元	8
4.3.3 控制通路单元	8
4.3.4 I/O 逻辑单元	8
4.4 主要功能	8
4.4.1 初始化	8
4.4.2 发送地址与命令	9
4.4.3 写数据	11
4.4.4 读数据	12
5 端口列表	14
6 参数配置	16
7 参考设计	17
8 界面配置	19
9 文件交付	25
9.1 文档	25

9.2 设计源代码（加密）25

9.3 参考设计26

图目录

图 4-1 Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 结构图	6
图 4-2 HyperRAM Memory Controller Logic 基本结构图	7
图 4-3 HyperRAM PHY 基本结构图	7
图 4-4 初始化完成信号时序图	8
图 4-5 Row-Column 顺序的寻址方案	9
图 4-6 命令、地址与使能信号时序图	9
图 4-7 写数据端口时序图	11
图 4-8 突发长度为 32 时写数据时序图	11
图 4-9 突发长度为 64 时写数据时序图	12
图 4-10 突发长度为 128 时写数据时序图	12
图 4-11 读数据端口时序图	12
图 4-12 突发长度为 32 时读数据时序图	13
图 4-13 突发长度为 64 时读数据时序图	13
图 4-14 突发长度为 128 时读数据时序图	13
图 7-1 参考设计基本结构框图	17
图 7-2 hpram_test 部分端口信号仿真波形	18
图 8-1 打开 IP Core Generator	19
图 8-2 打开 HyperRAM Memory Interface embedded IP 核	20
图 8-3 IP 核接口示意图	20
图 8-4 Help 文档	21
图 8-5 基本信息配置界面	22
图 8-6 Type 选项卡	23
图 8-7 Options 选项卡	24

表目录

表 1-1 术语、缩略语	2
表 2-1 Gowin HyperRAM Memory Interface Embedded IP	3
表 3-1 资源利用情况	5
表 4-1 cmd 命令	9
表 5-1 Gowin HyperRAM Memory Inteface Embedded IP 的 IO 端口列表	14
表 6-1 Gowin HyperRAM Memory Interface Embedded 的静态参数选项	16
表 7-1 hpram_syn_top 模块输入端口列表	17
表 9-1 文档列表	25
表 9-2 设计源代码列表	25
表 9-3 Ref. Design 文件夹内容列表	26

1 关于本手册

1.1 手册内容

Gowin HyperRAM Memory Interface IP 用户指南主要内容包括 IP 的结构与功能描述、端口说明、时序说明、配置调用、参考设计等。主要用于帮助用户快速了解 Gowin HyperRAM Memory Interface IP 的产品特性、特点及使用方法。HyperRAM Memory Interface external 和 HyperRAM Memory Interface embedded 用法基本相同，本手册以 HyperRAM Memory Interface embedded 为主体介绍用法，如无特殊说明即可通用。

1.2 相关文档

通过登录高云半导体网站 www.gowinsemi.com.cn 可以下载、查看以下相关文档：

1. [DS100](#)，GW1N 系列 FPGA 产品数据手册
2. [DS117](#)，GW1NR 系列 FPGA 产品数据手册
3. [DS861](#)，GW1NSR 系列 FPGA 产品数据手册
4. [DS226](#)，GW2AR 系列 FPGA 产品数据手册
5. [SUG100](#)，Gowin 云源软件用户指南

1.3 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
IP	Intellectual Property	知识产权
RAM	Random Access Memory	随机存取存储器
LUT	Look-up Table	查找表
GSR	Global System Reset	全局系统复位

1.4 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com.cn

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 概述

Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 是一个通用的 HyperRAM 内存接口 IP，符合 HyperRAM 标准协议。该 IP 包含 HyperRAM 内存控制逻辑（Memory Controller Logic）与对应的物理层接口（Physical Interface, PHY）设计。Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 为用户提供一个通用的命令接口，使其与 HyperRAM 内存芯片进行互连，完成用户的访存需求。

表 2-1 Gowin HyperRAM Memory Interface Embedded IP

Gowin PSRAM Memory Interface IP	
芯片支持	<ul style="list-style-type: none"> ● GW1N系列 ● GW1NR系列 ● GW1NSR系列 ● GW2AR系列
逻辑资源	请参见表3-1
交付文件	
设计文件	Verilog (encrypted)
参考设计	Verilog
TestBench	Verilog
测试设计流程	
综合软件	Synplify_Pro
应用软件	Gowin YunYuan Software

3 主要特征与性能

3.1 主要特征

- 支持 GW1N-4、GW1NR-4、GW1NSR-2、GW1NSR-2C、GW1NR-9、GW2AR-18 等 FPGA 器件；
- 能与标准的 PSRAM 器件接口兼容；
- 支持存储器数据路径宽度为 8、16、24、32、40、48、56 和 64 位；
- 支持 x8 数据宽度的内存芯片；
- 可编程突发长度 16、32、64、128；
- 时钟比例为 1:2；
- 支持初始延时为 6、7；
- 支持固定延时模式；
- 支持电源关闭选项；
- 可配置的驱动强度；
- 可配置的自刷新区域；
- 可配置的刷新速率。

3.2 工作频率与带宽效率

Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 可支持的数据速率与效率为：

- 支持工作速度 166MHz，200MHz；
- 最高工作数据速率 333Mbps，400Mbps；
- 突发长度 128，带宽效率为 74%；
- 突发长度 64，带宽效率为 59%；
- 突发长度 32，带宽效率为 42%；
- 突发长度 16，带宽效率为 26%。

3.3 资源利用

Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 通过 Verilog 语言实现，应用于高云 GW1N4、GW1NR-4 等系列 FPGA，其资源利用情况如表 3-1 所示，有关在其他高云 FPGA 上的应用验证，请关注后期发布信息。

表 3-1 资源利用情况

DQ_WIDTH	LOGICs	REGs	I/O	f _{MAX}	器件系列	速度等级
8(x8)	615	541	16	333Mbps/	GW1N-4	C6/I5
16(x8)	947	898	29	400Mbps	GW1NR-4	C5/I4

注！

在表 3-1 中，Gowin HyperRAM Memory Interface embedded 配置用户地址宽度为 22 位，PSRAM WITDH 为 x8，突发长度为 32；突发长度增加会使资源使用率增加。

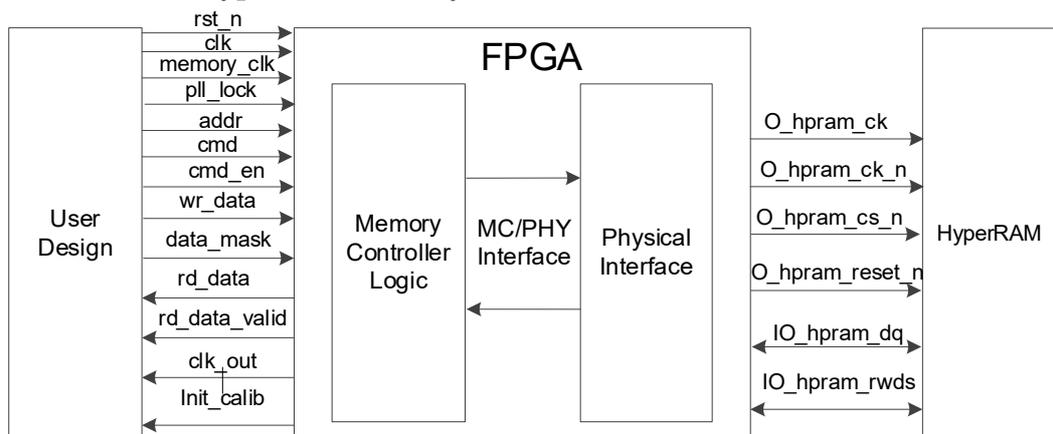
4 功能描述

4.1 整体结构

Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 基本结构如图 4-1 所示，主要包含 Memory Controller Logic、Physical Interface 等模块。

图 4-1 中的 User Design 是 FPGA 中需要与外部 HyperRam 芯片所连接的用户设计。

图 4-1 Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 结构图



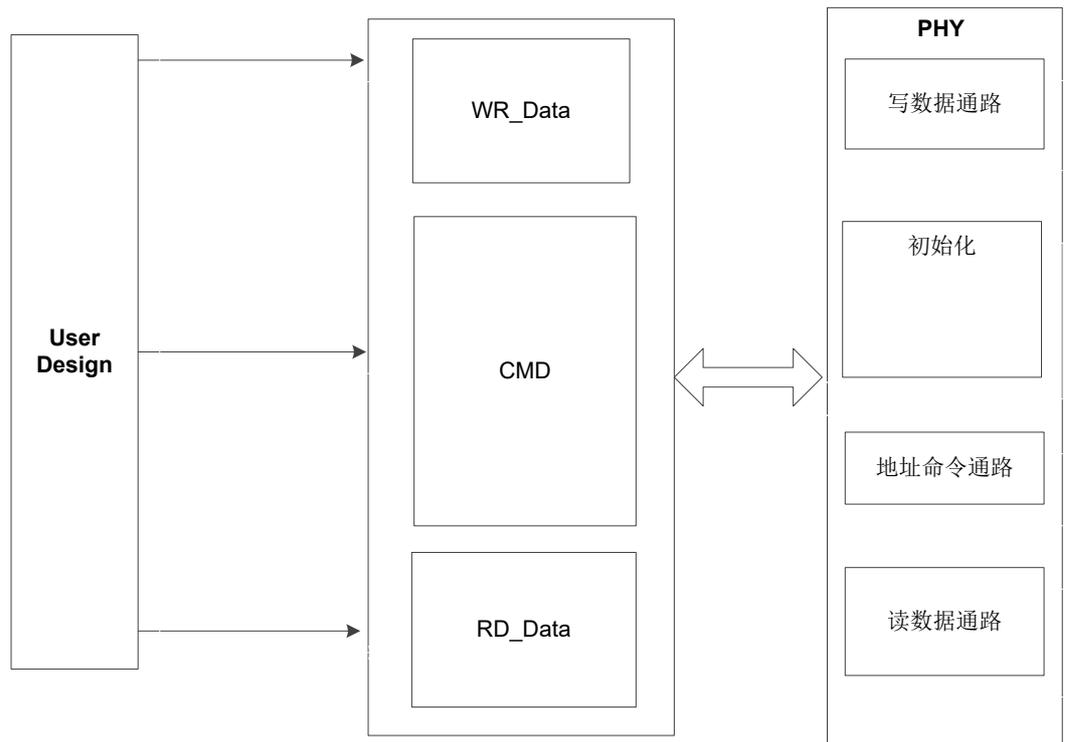
4.2 Memory Controller Logic

Memory Controller Logic 是 Gowin HyperRAM Interface embedded IP 的逻辑模块，位于 User Design 与 PHY 之间。Memory Controller Logic 接收来自用户接口的命令、地址与数据，并按照一定逻辑顺序进行存储。

用户发送的写、读等命令和地址在 Memory Controller Logic 中进行排序重组，组合成满足 HyperRAM 协议的数据格式。同时，写数据时 Memory Controller Logic 会对数据进行重组和缓存，以满足命令和数据之间的初始延时值，读数据时，Memory Controller Logic 会对读回的数据进行采样和重组，恢复成正确数据。

HyperRAM Memory Controller 主要由以下几个模块组成：CMD 单元、WR_Data 单元、RD_Data 单元等，主要结构如图 4-2 所示。

图 4-2 HyperRAM Memory Controller Logic 基本结构图

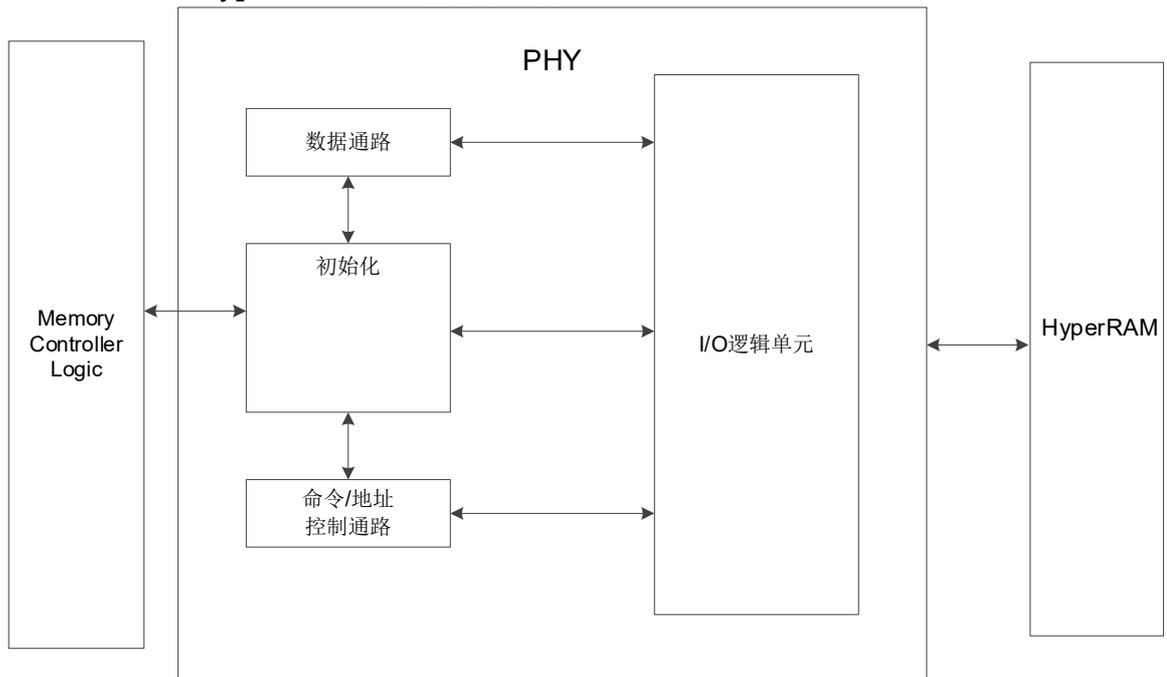


4.3 PHY

PHY 提供了 Memory Controller Logic 与外部 HyperRAM 之间的物理层定义与接口，接收来自 Memory Controller Logic 的命令地址和数据，并向 HyperRAM 接口提供满足时序与顺序要求的信号。

PHY 的基本结构如图 4-3 所示，主要包括四个模块，分别为初始化模块、数据通路、命令地址控制通路和 I/O 逻辑模块。

图 4-3 HyperRAM PHY 基本结构图



4.3.1 初始化单元

初始化模块主要完成 HyperRAM 上电后的初始化和读校准。在完成所有初始化与读校准之后，信号“init_calib”会由低变高，指示整个初始化完成。

上电初始化

按照 HyperRAM 协议标准，上电后需对 HyperRAM 颗粒进行初始化，包括复位、模式寄存器的配置及读校准等过程。

4.3.2 数据通路单元

数据通路包括写数据和读数据过程。

4.3.3 控制通路单元

命令/地址控制通路为单向通路，接收 Memory Controller Logic 发送的命令与地址信号，并与数据通路配合，处理写、读数据时延参数，并将命令发送到 I/O 逻辑模块。

4.3.4 I/O 逻辑单元

I/O 逻辑模块主要是对数据通路和命令/地址通路传递过来的数据、命令、地址信号进行时钟域的转换。

4.4 主要功能

HyperRAM Memory Interface embedded IP 可实现以下功能：

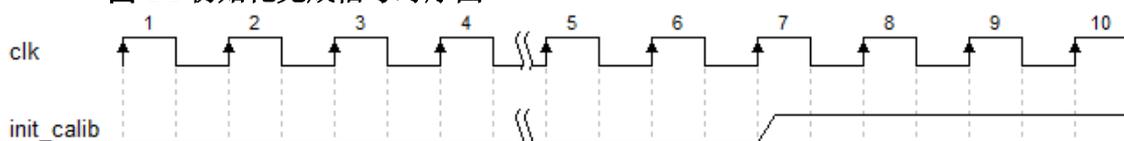
- HyperRAM 颗粒的初始化；
- 发送地址、命令；
- 写数据；
- 读数据；

4.4.1 初始化

HyperRAM 必须经过读校准操作才能进行正常的写、读操作。因此上电后 PHY 会对 HyperRAM 进行初始化读校准操作，初始化完成后返回初始化完成标志 init_calib。

初始化完成后向用户返回操作完成信号，如图 4-4 所示。

图 4-4 初始化完成信号时序图



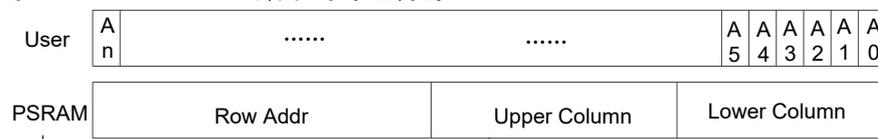
4.4.2 发送地址与命令

用户可通过 `addr`、`cmd`、`cmd_en` 等用户接口发送操作命令与地址。

- `addr` 为地址数据端口；
- 连续地址写操作时，相邻两次操作地址自加突发长度/2，连续地址读操作相同；
- `cmd` 为命令数据端口；
- `cmd_en` 为地址与命令使能信号，高电平有效；

在应用中，用户接口的地址总线与物理内存的 ROW、Upper Column、Lower Column 之间存在一定的映射关系，在本设计中，按照 ROW-Upper Column-Lower Column 的顺序进行依次排列，其寻址方案如图 4-5 所示。用户在应用中，只需按照需要给出地址，不需要关心映射关系。

图 4-5 Row-Column 顺序的寻址方案



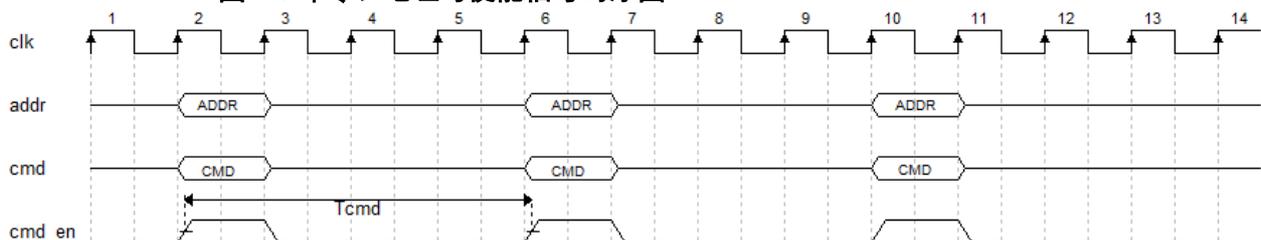
用户通过 `cmd` 端口可发送的命令如表 4-1 所示：

表 4-1 cmd 命令

命令	cmd
Read	1'b0
Write	1'b1

在用户接口端，命令、地址及使能信号之间的时序如图 4-6 所示，当 `cmd_en` 为高时，此时的 `cmd` 与 `addr` 有效。

图 4-6 命令、地址与使能信号时序图



在用户端实际使用时，两个命令（写-读/读-写/写-写/读-读）间隔需满足最小间隔周期（图 4-6 中 T_{cmd} 周期数），即突发长度为 16 时，命令间隔最小为 15 个时钟周期；突发长度为 32 时，命令间隔最小为 19 个时钟周期；突发长度为 64 时，命令间隔最小为 27 个时钟周期；突发长度为 128 时，命令间隔最小为 43 个时钟周期。高速读写时需要适当提高 T_{cmd} 周期数，如表 4-2 所示。

表 4-2 Tcmd 周期与突发长度关系

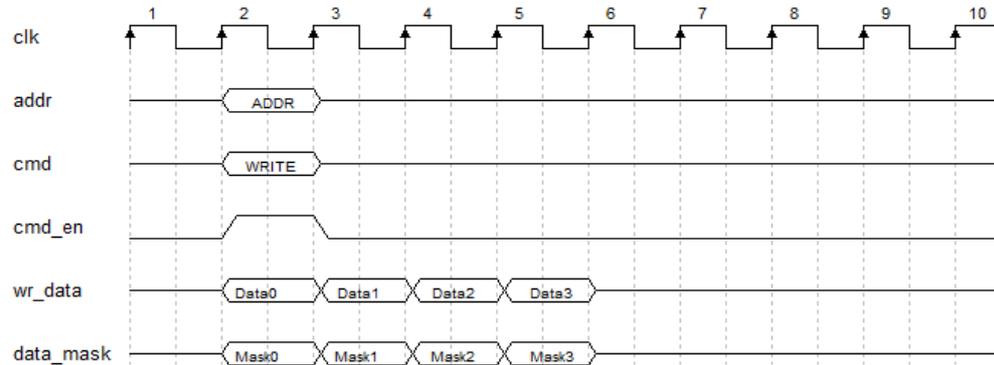
突发长度	Tcmd (两个命令之前间隔, 不区分读写)	Tcmd (两个命令之前间隔, 不区分读写)
颗粒速度	166M及以下	166M以上
128	43 个用户时钟	48 个用户时钟
64	27 个用户时钟	32 个用户时钟
32	19 个用户时钟	24 个用户时钟
16	15 个用户时钟	20 个用户时钟

4.4.3 写数据

用户可通过用户接口 `wr_data`、`data_mask` 等端口将写数据发送给 Gowin HyperRAM Memory Interface IP，写数据经过处理后会发送给 HyperRAM 颗粒。

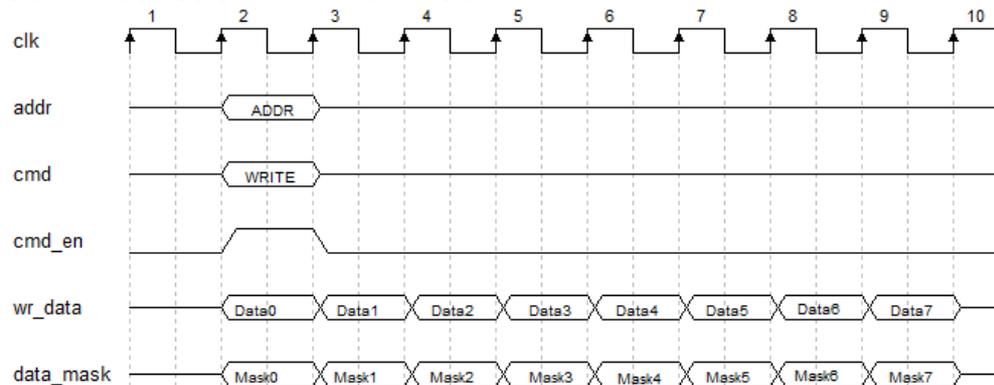
- `wr_data` 为写数据端口；
- `data_mask` 为写遮掩端口；
- 写数据通道与命令通道之间存在多种时序情况，下图以突发长度为 16 为例；

图 4-7 写数据端口时序图



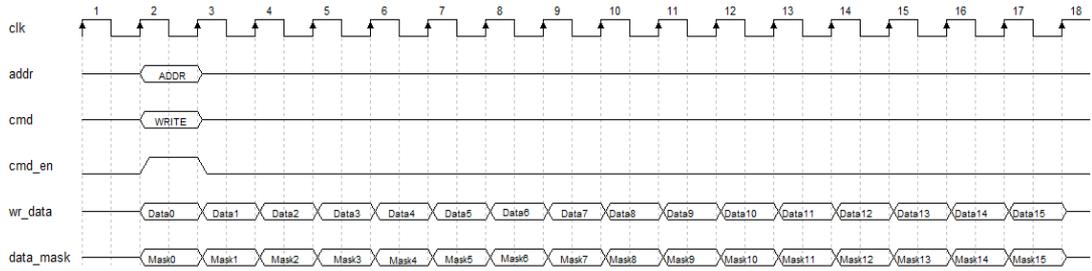
- 用户配置突发长度为 32 时，写数据占用 8 个 `clk` 周期，如图 4-8 所示。
- 如果不使用 `mask` 功能 `data_mask` 可以为 0。

图 4-8 突发长度为 32 时写数据时序图



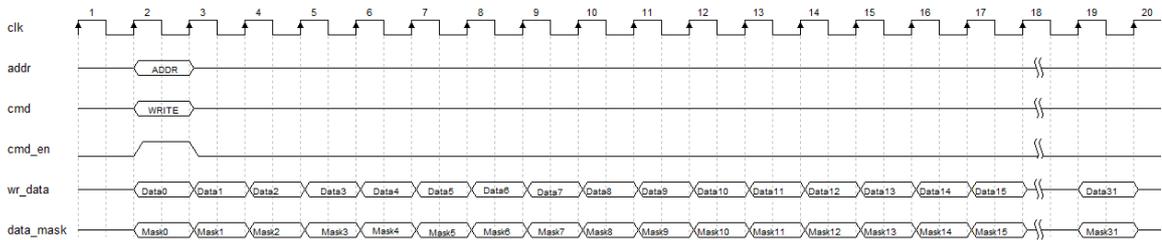
- 用户配置突发长度为 64 时，写数据占用 16 个 `clk` 周期，如图 4-9 所示。
- 如果不使用 `mask` 功能 `data_mask` 可以为 0。

图 4-9 突发长度为 64 时写数据时序图



- 用户配置突发长度为 128 时，写数据占用 32 个 clk 周期，如图 4-10 所示。
- 如果不使用 mask 功能 data_mask 可以为 0。

图 4-10 突发长度为 128 时写数据时序图

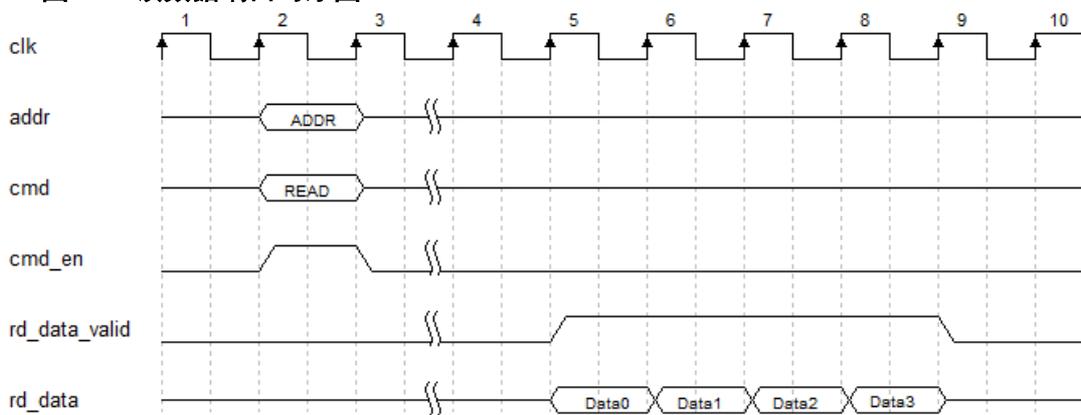


4.4.4 读数据

用户可通过用户接口 rd_data、rd_data_valid 读取 HyperRAM 返回的数据。

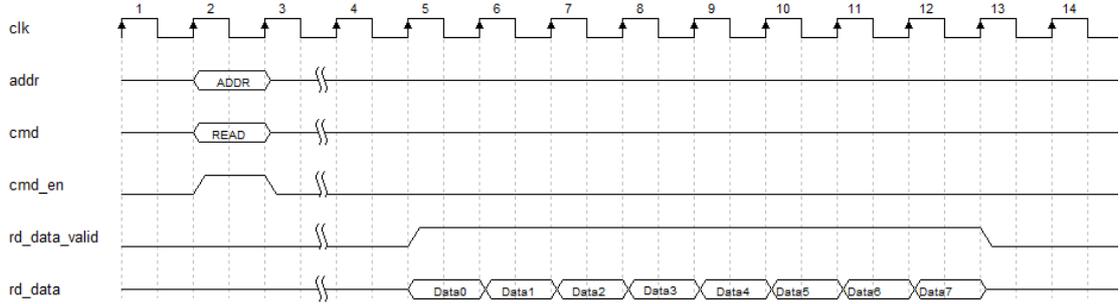
- 端口 rd_data 为返回的读数据端口；
- 端口信号 rd_data_valid 为读数据有效端口，当其为高电平时，指示此时返回的 rd_data 有效；
- 读数据通道与命令通道之间存在多种时序情况，下图以突发长度为 16 为例；

图 4-11 读数据端口时序图



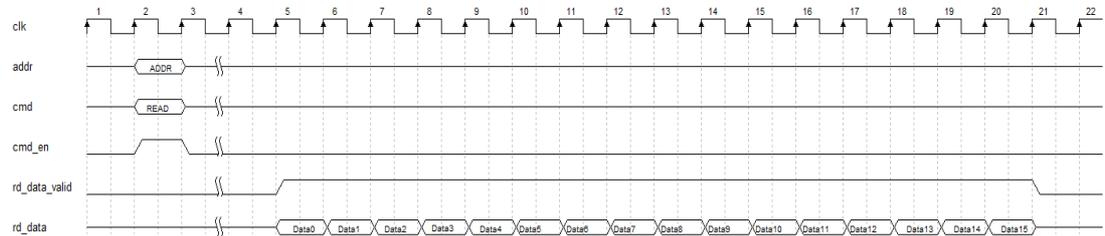
- 用户配置突发长度为 32 时，读数据占用 8 个 clk 周期，如图 4-12 所示。

图 4-12 突发长度为 32 时读数据时序图



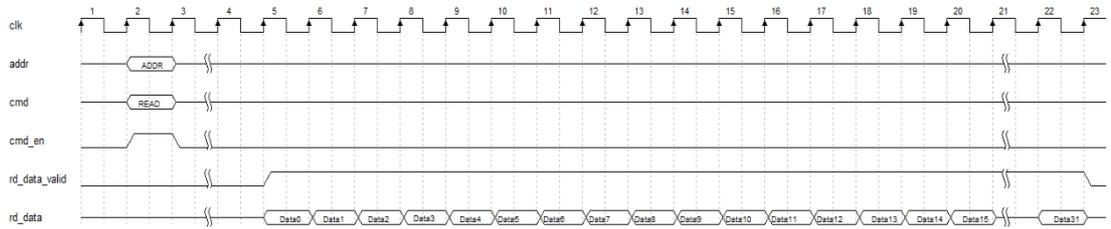
- 用户配置突发长度为 64 时，读数据占用 16 个 clk 周期，如图 4-13 所示。

图 4-13 突发长度为 64 时读数据时序图



- 用户配置突发长度为 128 时，读数据占用 32 个 clk 周期，如图 4-14 所示。

图 4-14 突发长度为 128 时读数据时序图



5 端口列表

Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 的 IO 端口如表 5-1 所示。

表 5-1 Gowin HyperRAM Memory Interface Embedded IP 的 IO 端口列表

信号	位宽	方向	描述
User Interface			
addr	ADDR_WIDTH	Input	地址输入
cmd	1	Input	命令通道
cmd_en	1	Input	命令与地址使能信号： 0: 无效 1: 有效
rd_data	4*DQ_WIDTH	Output	读数据通道
rd_data_valid	1	Output	rd_data有效信号： 0: 无效 1: 有效
wr_data	4*DQ_WIDTH	Input	写数据通道
data_mask	MASK_WIDTH	Input	为wr_data提供遮挡信号
clk	1	Input	参考输入时钟，一般为板载晶振时钟
init_calib	1	Output	初始化完成信号
clk_out	1	Output	用户设计使用时钟，频率为Memory Clk的1/2
rst_n	1	Input	用户输入复位信号： 0: 有效 1: 无效
memory_clk	1	Input	用户输入颗粒工作时钟，一般为PLL倍频出来的高速时钟，也可以不使用PLL
pll_lock	1	Input	如果memory_clk为PLL倍频输入，此接口接PLL的pll_lock管脚 如果用户不使用PLL，此接口接1'b1
HyperRAM Interface			
O_hpram_cs_n	CS_WIDTH	Output	片选，低有效

信号	位宽	方向	描述
O_hpram_ck	CS_WIDTH	Output	提供给HyperRAM的时钟信号
O_hpram_ck_n	CS_WIDTH	Output	与O_hpram_ck组成差分信号
O_hpram_reset_n	CS_WIDTH	Output	HyperRAM复位信号
IO_hpram_dq	DQ_WIDTH	Bidirection	HyperRAM数据
IO_hpram_rwds	RWDS_WIDTH	Bidirection	HyperRAM数据选通信号及掩码信号

6 参数配置

Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP 可支持 HyperRAM 器件，用户需根据设计要求配置 Gowin HyperRAM Memory Interface embedded 的各个静态参数与时序参数，具体参数如表 6-1 所示。

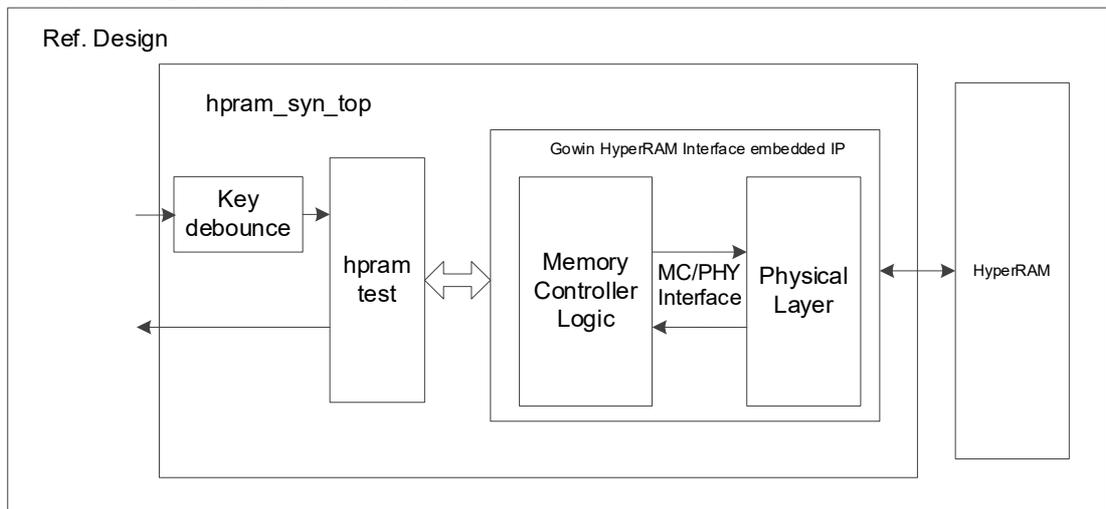
表 6-1 Gowin HyperRAM Memory Interface Embedded 的静态参数选项

名称	描述	选项
Memory TYPE	HyperRAM颗粒型号	W956x8MKY, Custom;
CLk Ratio	PSRAM PHY与内部逻辑时钟比例, 用户不可操作	1:2;
Memory Clock	用户期望的颗粒工作频率	50Mhz~250Mhz;
Psram Width	HyperRAM颗粒DQ宽度	8;
Dq Width	用户需要使用的数据位宽	8,16,24,32,40,48,56,64;
Addr Width	颗粒的地址位宽,用户根据具体颗粒填写	22;
Data Width	用户数据位宽	4*Dq Width;
CS Width	片选位宽	Dq Width/Psram Width;
Mask Width	掩码位宽	Data Width/Psram Width;
Burst Mode	数据突发长度	16, 32, 64, 128;
Burst Num	突发数据数量	Burst Mode/4;
Fixed Latency Enable	固定延时使能	“Fixed”;
Initial Latency	初始延时值	6, 7;
Drive Strength	驱动强度	19, 22, 27,34,46,67,115;
Deep Power Down	电源关闭选项	“OFF”, “ “FF;
Hybrid Sleep Mode	睡眠模式	“OFF”, “ “FF;
Refresh Rate	刷新速度	“normal”, “ “ormal”
PASR	自刷新区域	full,bottom_1/2,bottom_1/4,bottom_1/8, top_1/2, top_1/4, top_1/8;

7 参考设计

为方便用户快速熟悉并使用 Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP，提供了一个简单的参考设计，参考设计基本结构如图 7-1 所示。

图 7-1 参考设计基本结构框图



在参考设计中，hpram_syn_top 模块是顶层模块单元，其端口连接输入参考时钟、外部复位等信号，端口连接如表 7-1 所示。hpram_test 用于产生 Gowin HyperRAM Interface embedded IP 所需的地址、数据与读写等命令，并且该模块单元可综合。Key_debounce 模块是一个消抖模块，用于消除由按键或拨码开关控制外部激励时产生的信号抖动。

表 7-1 hpram_syn_top 模块输入端口列表

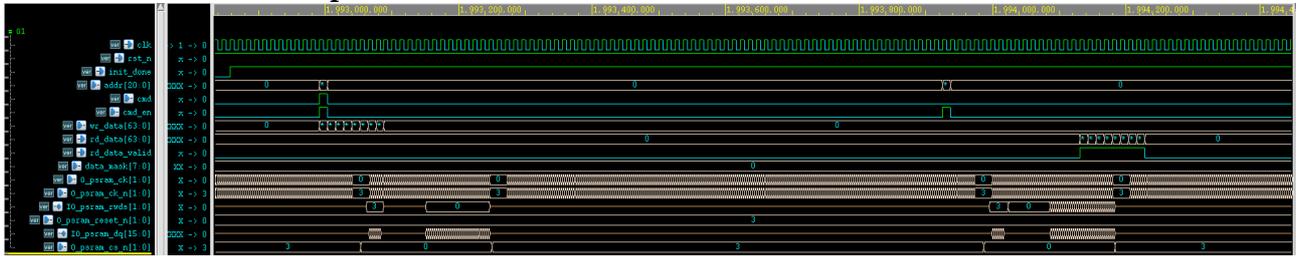
名称	描述
clk	输入参考时钟，默认50MHz
rst_n	输入复位信号

hpram_test 模块产生 n 次连续写信号和数据，之后对写进去的数据进行连续 n 次读操作，并进行数据校验，校验完成后循环重复之前的写读操作。在该参考设计中，内存颗粒选择 W956x8MKY，配置 Burst Mode 为 128，

DQ 宽度为 8 位。

hpram_test 与 HyperRAM Memory Interface embedded IP 端口之间部分信号的仿真波形如图 7-2 所示。

图 7-2 hpram_test 部分端口信号仿真波形



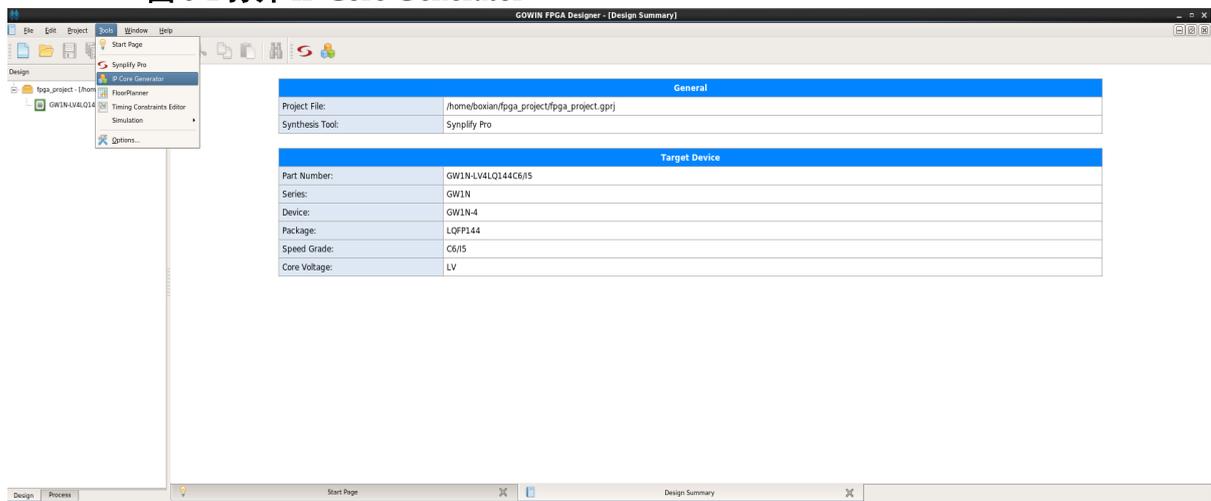
8 界面配置

用户可在 IDE 中通过 IP Core Generator 工具调用并配置 Gowin HyperRAM Memory Interface embedded IP。本章节以选择使用 winbond W956x8MKY HyperRAM 内存颗粒为例，介绍了主要配置界面、配置流程以及各配置选项含义。

1. 打开 IP Core Generator

用户建立工程后，点击左上角 Tools 选项卡，下拉单击 IP Core Generator 选项，就可打开 GOWIN 的 IP 核产生工具，如图 8-1 所示。

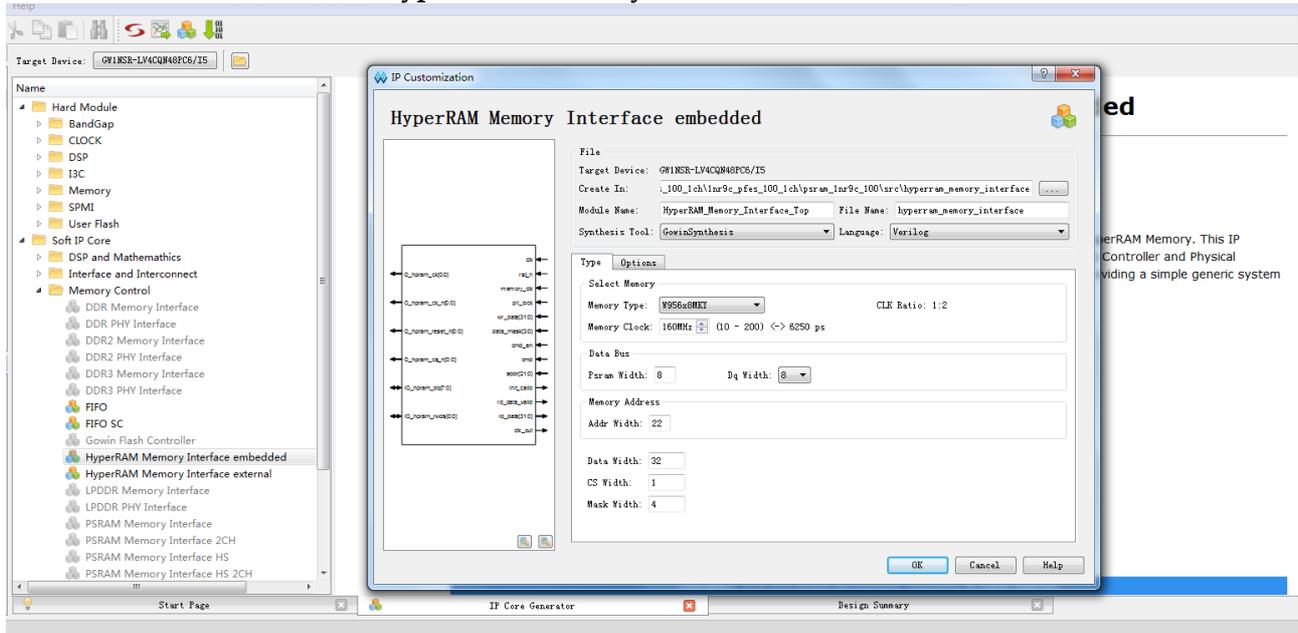
图 8-1 打开 IP Core Generator



2. 打开 HyperRAM Memory Interface Embedded IP 核

点击 Memory Control 选项，双击 HyperRAM Memory Interface embedded，打开 HyperRAM Memory Interface embedded IP 核的配置界面，如图 8-2 所示。

图 8-2 打开 HyperRAM Memory Interface embedded IP 核

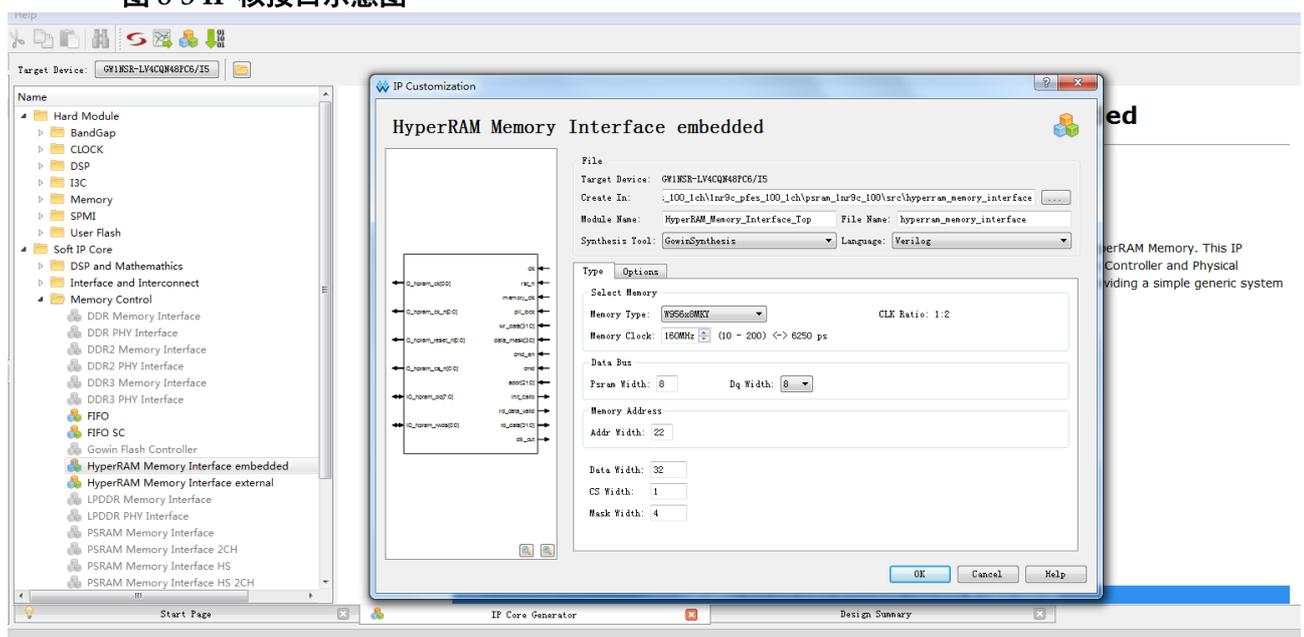


3. HyperRAM Memory Interface Embedded IP 核端口界面

配置界面左端是 HyperRAM Memory Interface embedded IP 核的接口示意图，如图 8-3 所示。

接口示意图中右端是 HyperRAM Memory Controller 与用户端接口，用户通过将自己的用户设计连接到 HyperRAM Memory Interface embedded IP 中实现命令和数据的收发，左端是 PHY（Physical interface）与内存颗粒的接口，用户通过将 HyperRAM Memory Interface embedded IP 核与自己所需内存颗粒连接，实现对数据的存取。用户使用不同的配置信息，接口示意图中的信号位宽，信号数量将会随之改变。

图 8-3 IP 核接口示意图



4. 打开 Help 文档

在图 8-3 的左下角，有一个 **Help** 按钮，用户可以点击 **Help** 按钮查看配置界面中各个选项的简单英文介绍，方便用户快速完成对 IP 核的配置，Help 文档选项介绍顺序和界面顺序一致，如图 8-4 所示。

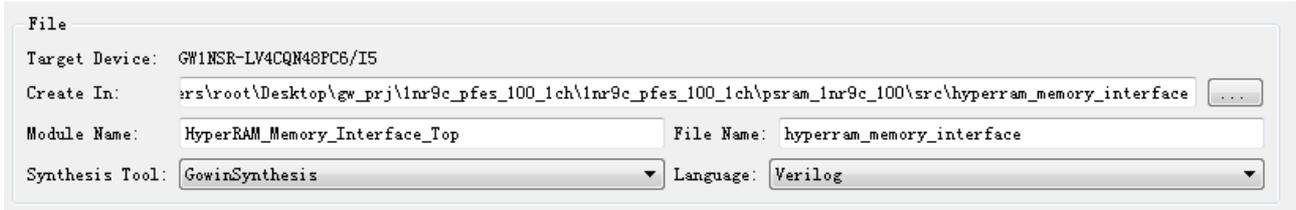
图 8-4 Help 文档

HyperRAM Memory Interface embedded	
Information	
Type:	HyperRAM Memory Interface embedded
Vendor:	GOWIN Semiconductor
Summary:	The Gowin HyperRAM Memory Interface IP provides a complete solution for customers to use HyperRAM Memory. This IP located between the HyperRAM Memory and the user logic include with Gowin HyperRAM Memory Controller and Physical interface, reduces the user's effort to deal with the HyperRAM Memory command interface by providing a simple generic system interface to the user.
Options	
Option	Description
Type	
Memory Type	Choose the type of HyperRAM Memory which consumer use.
CLK Ratio	This is the Memory Controller clock to HyperRAM Memory clock ratio.
Memory Clock	The consumer desire HyperRAM Memory working frequency.
Dq Width	This is the memory DQ bus width.
Psram Width	Only support 8 bit width.
Addr Width	This is the memory address bus width.
Data Width	It is equal to 4*Dq.
CS Width	It is equal to Dq Width/Psram Width.
Mask Width	It is equal to Data Width/Psram Width.
Burst Mode	This is the memory data burst length.
Burst Num	It is equal to Burst Mode/4 for cache write data.
Fixed Latency Enable	Control flag for fixed or unfixed latency.
Initial Latency	This is the basic latency from command to data.
Drive Strength	The x8 IO PSRAM support nominal impedance of 35, 50, 100 and 200 Ohms at VCC/2.
Deep Power Down	Deep power-down (DPD) operation disables all refresh-related activity.
Hybrid Sleep Mode	It will significantly decrease internal power consumption when staying at Hybrid Sleep Mode.
Refresh Rate	Refresh normal or faster.
PASR	Partial array self refresh.
Clk Type	Single clk or Diff clk.

5. 配置基本信息

在配置界面的上部分是工程基本信息配置界面，本文芯片型号选择 **GW1SRN-4C** 为例，封装选择 **QN88P**。**Module Name** 选项后面是工程产生后顶层文件的名称，默认为“**HyperRam_Memory_Interface_Top**”，用户可自行修改。“**File Name**”是 IP 核文件产生的文件夹，存放 **HyperRAM Memory Interface embedded** IP 核所需文件，默认为“**hyperram_memory_interface**”，用户可自行修改路径。**Creat IN** 选项是 IP 核文件夹产生路径，默认为工程路径下“**...\src\hperram_memory_interface**”，用户可自行修改路径。右下角“**Add to Current Project**”选项是询问是否产生的 IP 直接添加到你的工程中，默认勾选，如图 8-5 所示。

图 8-5 基本信息配置界面



6. Type 选项卡

在 Type 选项卡中，用户需要配置所使用的 HyperRAM 内存芯片的基本信息。

- Select Memory 选项
- Data Bus 选项
- Memory Address 选项

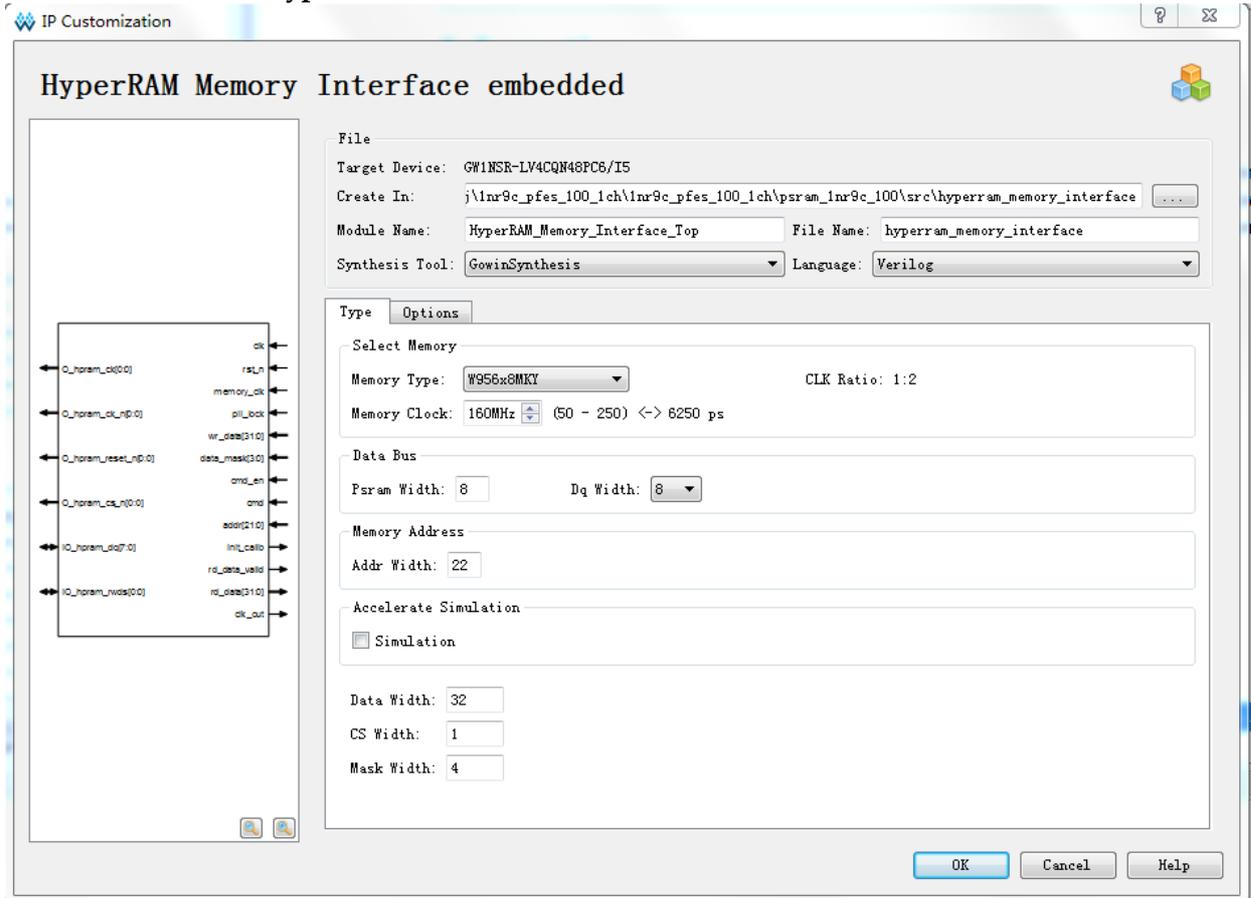
Memory Address 中填写 HyperRAM 内存颗粒的地址信息，用户需要知道所用颗粒的地址位宽，填写数据等于颗粒的 ROW +Upper Column+Lower Column，当选择好 HyperRAM 内存颗粒类型后，GUI 会自动填写，如果选择 Custom 则需要用户根据自己使用的 HyperRAM 内存类型自行选择；

- Accelerate Simulation 选项

该选项用于加速用户仿真，用户仿真时可勾选此项，但是板级测试时请去掉勾选并重新生成 IP；

- 不可操作项

图 8-6 Type 选项卡



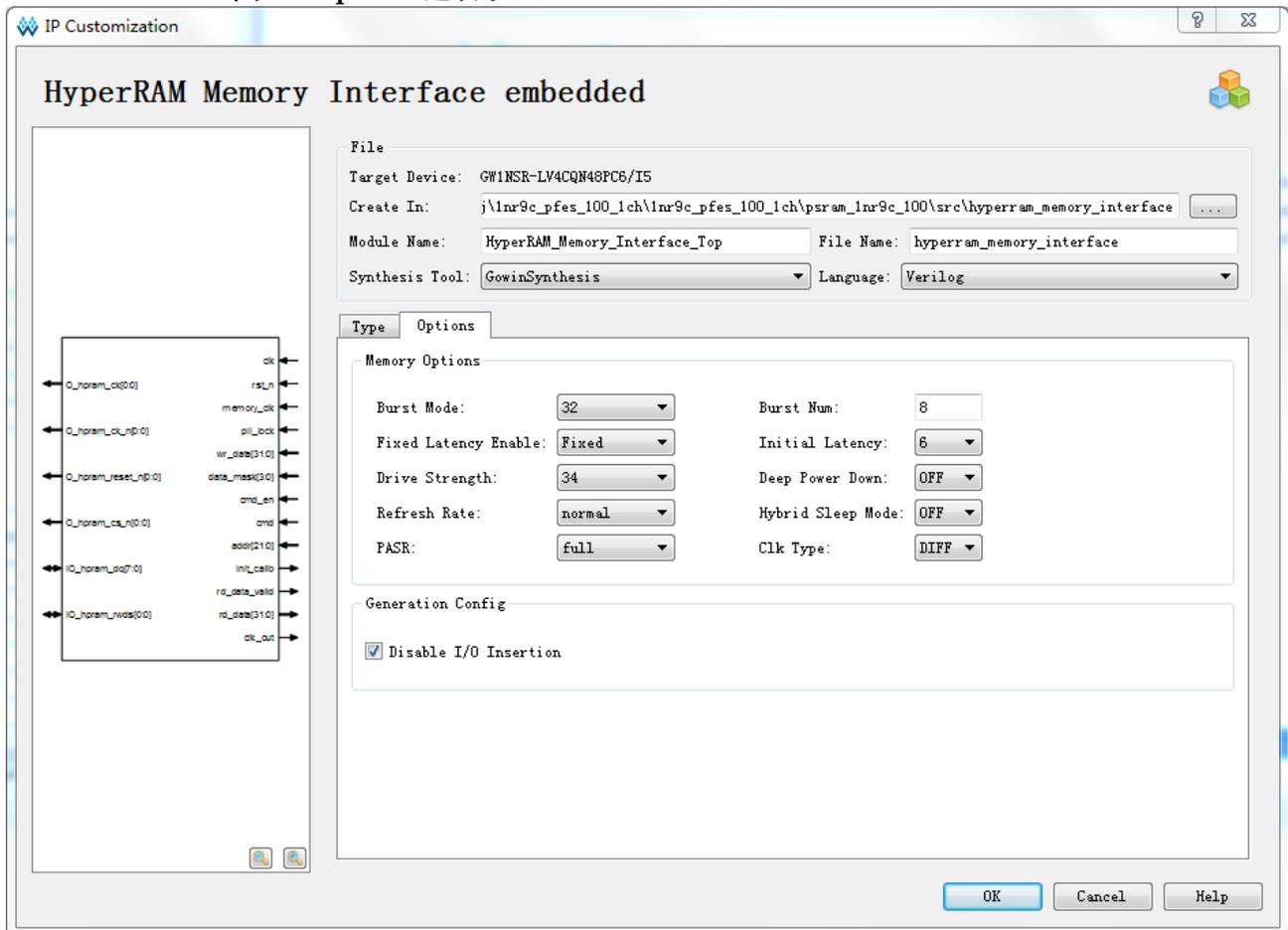
7. Options 选项卡

- Memory options 选项
- Generation Config 选项

勾选后产生的 IP 中，没有插入 IBUF、OBUF 等原语，直接使用 port 连接逻辑，默认勾选。

Options 选项卡如图 8-7 所示，已选择 winbond W956x8MKY HyperRAM 内存颗粒为例。

图 8-7 Options 选项卡



9 文件交付

Gowin HyperRAM Memory Interface IP 交付文件主要包含三个部分，分别为：文档、设计源代码和参考设计。

9.1 文档

文件夹主要包含用户指南 PDF 文档。

表 9-1 文档列表

名称	描述
IPUG944, Gowin HyperRAM Memory Interface IP用户指南	高云HyperRAM内存接口IP用户手册，即本手册。
RN944, Gowin HyperRAM Memory Interface IP发布说明	-

9.2 设计源代码（加密）

加密代码文件夹包含 Gowin HyperRam Memory Interface IP 的 RTL 加密代码，供 GUI 使用，以配合高云云源软件产生用户所需的 IP 核。

表 9-2 设计源代码列表

名称	描述
HPRAM_TOP.v	IP核顶层文件，给用户提提供接口信息，未加密。
GOWIN HyperRAM Memory Interface部分代码	
hpram_code.v	高云HyperRAM Memory Interface IP 设计RTL源文件，加密
hpram_define.v	高云HyperRAM内存控制器参数定义模块，由用户通过GUI配置产生，未加密
hpram_local_define.v	高云HyperRAM内存控制器参数定义处理模块，加密
hpram_param.v	高云HyperRAM内存控制器参数配置模块，由用户通过GUI配置产生，未加密
hpram_local_param.v	高云HyperRAM内存控制器参数处理模块，处理GUI传进的参数，加密

9.3 参考设计

Ref. Design 文件夹主要包含 Gowin HyperRAM Memory Interface IP 的网表文件, 用户参考设计, 约束文件、消抖模块、顶层文件及工程文件夹等。

表 9-3 Ref. Design 文件夹内容列表

名称	描述
hpram_syn_top.v	参考设计的顶层module
key_debounce.v	按键消抖模块
hpram_test.v	测试激励产生模块
HyperRam _Memory_Interface.vo	Gowin HyperRAM Memory Interface IP网表文件
hpram.cst	HyperRAM工程物理约束文件
hpram.sdc	HyperRAM工程时序约束文件
hpram.gao	抓取HyperRAM颗粒数据
HyperRam _Memory_Interface	HyperRAM IP工程文件夹

